

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2020-079

广东惠伦晶体科技股份有限公司  
关于以应收账款质押申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、交易基本情况**

为优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，推动公司业务发展，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以销售形成的应收账款向上海浦东发展银行股份有限公司深圳观澜支行申请办理合计人民币 8,000 万元的授信业务，补充公司流动资金。

**二、应收账款基本情况**

本次授信业务的标的为公司在销售过程中形成的应收账款。

**三、应收账款质押授信的主要内容**

1. 授信额度：应收账款质押授信额度为人民币 8,000 万元。
2. 授信期限：36 个月，额度内循环可用。
3. 利率：年利率不超过 4.5675%

**四、办理应收账款质押业务的目的是对公司的影响**

本次公司办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，优化公司现金资产情况。同时，可以拓宽融资渠道，减少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响。本次应收账款质押授信业务能对公司现有资金获取方式进行有益补充，有利于公司业务的发展。

**五、董事会审议情况**

该事项在第三届董事会第十二次会议第十一项议案决议所授予给董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日